

主催・協賛・関連行事ご案内

開催月日	行事名〔主催〕 (会場もしくは開催地)	掲載号
2025年		
8/ 26	第191回ラドテック研究会講演会〔ラドテック研究会〕(早稲田大学)	98巻 7号
27	第61回「感性研究フォーラム」講演会〔織維学会〕(オンライン)	98巻 7号
28~29	第66回顔料入門講座〔顔料技術研究会、日本顔料技術協会〕(オンライン)	98巻 5号
29	第3回インクジェット基礎講座〔本会 関東支部〕(法政大学)	98巻 6号
31	第26回市民講座のご案内〔日本表面真空学会関西支部〕(大阪大学/オンライン)	98巻 7号
9/ 4~5	第66回顔料入門講座〔顔料技術研究会、日本顔料技術協会〕(オンライン)	98巻 5号
17~19	第38回秋季シンポジウム〔日本セラミックス協会〕(群馬大学)	98巻 3号
10/3	第77回東京スガウェザリング学術講演会〔スガウェザリング技術振興財団〕 (野村コンファレンスプラザ日本橋)	98巻 7号
3	2025年第2回P&I研究会シンポジウム〔日本印刷学会〕(オンライン)	98巻 8号
8~10	第68回2025年紙パルプ技術協会年次大会〔紙パルプ技術協会〕(グランシップ)	98巻 7号
10	第78回京都スガウェザリング学術講演会〔スガウェザリング技術振興財団〕 (ホテルグランヴィア京都)	98巻 7号
10	第98回技術セミナー〔腐食防食学会〕(全水道会館/オンライン)	98巻 8号
15~16	第57回塗料基礎講座〔本会 関西支部〕(オンライン)	98巻 6号
15~17	POWTEX®2025〔日本粉体工業技術協会〕(インテックス大阪/オンライン)	98巻 4号
21	2025年度 第34回 構造接着・精密接着シンポジウム〔日本接着学会〕(工学院大学)	98巻 8号
28	第192回ラドテック研究会講演会〔ラドテック研究会〕(早稲田大学)	98巻 8号
29~30	第72回材料と環境討論会〔腐食防食学会〕(ウインクあいち)	98巻 8号
29~31	第23回高分子ミクロスフェア討論会〔高分子ミクロスフェア討論会運営委員会〕(伝国の杜)	98巻 8号
30~31	2025年度色材研究発表会〔本会〕(名古屋市工業研究所)	98巻 3号
11/4	第4回標準化セミナー〔日本粉体工業技術協会〕(ウインクあいち)	98巻 7号
13	第34回木材塗装基礎講座〔木材塗装研究会〕(東京都立産業技術研究センター)	98巻 7号
6~7	第24回食品レオロジー講習会〔日本レオロジー学会〕(東京大学)	98巻 3号
17~18	第57回洗浄に関するシンポジウム〔日本油化学会〕(大阪科学技術センター)	98巻 8号
18	第21回光機能性材料Onlineセミナー〔日本写真学会〕(オンライン)	98巻 8号
19~20	第30回高分子分析討論会〔日本分析化学会〕(明治大学)	98巻 7号
12/2~3	第45回レオロジー講座〔日本レオロジー学会〕(オンライン)	98巻 6号

協賛行事

2025年第2回P&I研究会シンポジウム ~万博に見る印刷技術の未来~

主 催 (一社)日本印刷学会 技術委員会P&I研究会
日 時 10月3日(金) 13:30~16:50 (配信開始13:00)
会 場 オンライン開催 (Zoomウェビナー開催)
内 容
・TOPPANの挑戦: 未来の食を切り拓く培養肉
TOPPANホールディングス 高草木尚也
・メイドINジャパンを再定義する~設計段階からの量産最適化の重要性と、3Dプリント活用の意義
スワニー 橋爪良博
・構造色インクジェット技術による加飾表現
富士フィルムビジネスイノベーション 佐々田美里
・その他
定 員 200名
申込締切 9月26日(金)
参加費 正会員・賛助会員・協賛団体会員5,000円、非会員8,000円、
教職員・学生1,000円。

申込先/問合先 (一社)日本印刷学会事務局
〒104-0041 東京都中央区新富1-16-8
TEL 03-3551-1808 FAX 03-3552-7206
E-mail: nijspst-h@jspst.org
URL: <https://www.jspst.org/generateApplicationForm.cgi>

第98回技術セミナー
プラント設備・ビル建物の水処理
~いまさら聞けない水処理の基礎~
主 催 (公社)腐食防食学会
日 時 10月10日(金) 9:50~16:45
会 場 全水道会館5F 中会議室(文京区本郷1-4-1)/オンライン
内 容
・水処理の歴史
・腐食防食学会腐食センター 川村文夫
・水利用設備における微生物腐食事例と最新研究動向
・冷却水処理の基礎と最近の動向
・その他
海洋研究開発機構 若井 晓
アクアス 原田 守

参加費（税込） 正会員・特別会員・協賛団体会員18,700円、学生会員5,500円、会員外29,700円、学生会員外11,000円。資料はPDFでの配布。
 申込締切 10月2日（木）
 申込先 （公社）腐食防食学会
 〒113-0033 東京都文京区本郷2-13-10湯浅ビル5F
 TEL 03-3815-1161 FAX 03-3815-1291
 E-mail: naito-113-0033@jcorr.or.jp

2025年度 第34回 構造接着・精密接着シンポジウム
 主 催 (一社) 日本接着学会 構造接着・精密接着研究会
 日 時 10月21日（火）9:30～17:35（予定）
 会 場 工学院大学新宿キャンパス3階 アーバンテックホール
<https://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/access.html>
 内 容 ・講演1 東北大 岡部朋永
 ・講演2 金工大 鶴澤 潔
 ・講演3 芝浦工大 莢谷義治
 ・その他

参加費（税別） 構造接着・精密接着研究会 企業会員1名無料、2人目から10,000円、構造接着・精密接着研究会 団体会員1名無料、構造接着・精密接着研究会 個人会員無料、日本接着学会会員（構造接着・精密接着研究会非会員）20,000円、構造接着・精密接着研究会、日本接着学会、ともに非会員25,000円。

申込締切 10月7日（火）17:00
 申込先／問合先 (一社) 日本接着学会 構造接着・精密接着研究会事務局
 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1065-7-106
 TEL 045-414-2072 FAX 045-972-8887
 E-mail: jimu@struct-adhesion.sakura.ne.jp
[URL : https://www.struct-adhesion.org/symposium/](https://www.struct-adhesion.org/symposium/)

第192回ラドテック研究会講演会
 主 催 (一社) ラドテック研究会
 日 時 10月28日（火）13:00～16:40
 会 場 早稲田大学内コマツ100周年記念ホール（地下1階）
<https://www.waseda.jp/inst/research/innovation/building121>
 内 容 ・硬化中の緩和過程を考慮した紫外線硬化接着剤の硬化応力シミュレーション 芝浦工大 莢谷義治
 ・UV光を用いる易解体性材料の開発 大阪産技研 館 秀樹
 ・Biomatter：生物と材料を光重合パターニングで繋ぐ Biomatter lab 伊藤嵩人
 ・その他

参加費 個人会員、法人会員（2名様まで）無料、法人会員3名様以降10,000円。非会員20,000円。非会員（協賛団体所属の方）10,000円。

問合先 (一社) ラドテック研究会事務局

第72回材料と環境討論会
 主 催 (公社) 腐食防食学会
 会 期 10月29日（水）～31日（金）
 会 場 ウインクあいち（愛知県産業労働センター）〒450-0002
 名古屋市中村区名駅4-4-38
 技術交流会会場 ホテルルブラン王山。
 交 通 JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面徒歩5分、ユニモール地下街5番出口から徒歩2分、JR新幹線口から徒歩9分。
 討論会主題
 遍（あまね）く技術とともに未来社会の価値を共創する腐食防食技術
 問合先 (公社) 腐食防食学会
 〒113-0033 東京都文京区本郷2-13-10湯浅ビル5F
 TEL 03-3815-1161 FAX 03-3815-1291
 E-mail: ysm.hng-113-0033@jcorr.or.jp
[URL : https://www.jcorr.or.jp/](https://www.jcorr.or.jp/)

第23回高分子ミクロスフェア討論会
 主 催 高分子ミクロスフェア討論会運営委員会
 日 時 10月29日（水）10:00～31日（金）17:00
 会 場 伝国の杜 置賜文化ホール（〒992-0052 米沢市丸の内1-2-1）
 定 員 150名
 申込締切 10月10日（金）
 連絡先 山形大学大学院有機材料システム研究科 川口正剛
 TEL&FAX 0238-26-3182
 E-mail: skawagu@yamagata-u.ac.jp
[URL : https://microsphere.sakura.ne.jp/pm22/](https://microsphere.sakura.ne.jp/pm22/)

第57回洗浄に関するシンポジウム
 主 催 日本油化学会 洗浄・洗剤部会
 会 期 11月17日（月）～18日（火）
 会 場 大阪科学技術センター8階大ホール（〒550-0004 大阪市西区鞠本町1-8-4）
 交 通 Osaka Metro四つ橋線本町駅下車28号出口より北へ徒歩5分（<https://ostec.or.jp/ostec-room/access>）
 参加費 洗浄・洗剤部会員（不課税）9,000円（10,000円）、本会正会員*1（不課税）10,000円（11,000円）、本会法人会員*1（不課税）・Co-メンバー*2（課税・税込）12,000円（13,000円）、協賛学会員（課税・税込）12,000円（14,000円）、会員外一般（課税・税込）15,000円（18,000円）、本会学生会員*14,000円（5,000円）。会員外学生（課税・税込）5,000円（6,000円）。*1日本油化学会 *2Co-メンバー登録費用（1,000円）を含む。（）内当日支払い。
 謝親会 11月17日（月）18:30より7階レストラン。会費：一般5,000円、学生1,000円
 申込・振込締切 11月7日（金）
 問合先 日本油化学会 洗浄・洗剤部会 事務局
 ライオン（株）ファブリックケア研究所 大塚 聰
 〒132-0035 東京都江戸川区平井7-2-1
 E-mail: senjou-senzai@jocs.jp

第21回光機能性材料Onlineセミナー
 新しい励起状態が創造する光機能性材料の新展開
 ～量子ドット、半導体、発光材料の未来～
 主 催 (一社) 日本写真学会 光機能性材料研究会
 日 時 11月18日（火）10:00～16:05
 会 場 オンライン開催
 内 容 ・量子ドット超構造体における協同効果と光電応答 横国大 田原弘量
 ・量子ドットに生成する多重励起子の有効活用 関西学院大 増尾貞弘
 ・アンチストークス発光によるペロブスカイト半導体の光学冷却：原理と展望 千葉大 山田泰裕
 ・その他
 申込締切 11月11日（火）
 参加費 日本写真学会および協賛学協会会員5,000円、非会員6,000円、学生会員1,000円、学生非会員2,000円。
 申込先／連絡先 日本写真学会事務局 光機能性材料セミナー係
 〒164-8678 東京都中野区本郷2-9-5 東京工芸大学内 日本写真学会
 TEL 03-3373-0724 FAX 03-3299-5887
 E-mail: info@spij.jp
[URL : https://forms.gle/7f9rTJpuMZ1HfHh69](https://forms.gle/7f9rTJpuMZ1HfHh69)